

Mbga-B10

CPU: HI6260/3630/3635/6280/6250/9500



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B10 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU

AMAOE Mbga-B10 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU

ID produktu: 22946

Cena netto: **178,05 PLN**

Cena brutto: **219,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B10 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU - Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odpornego na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. Obsługiwane procesory: HI6260 / HI3630/ HI3635/ hi6280/hi6250/hi9500

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

